证券代码：300219　　证券简称：鸿利智汇　　公告编号：2026-062

鸿利智汇集团股份有限公司

关于与交易对方签署《协议书》的进展公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次事项的基本情况

2015 年 4 月，公司与自然人李少飞签署了《关于深圳市旭晟实业有限公司增资扩股协议》（以下简称“《增资扩股协议》”），公司向深圳市旭晟实业有限公司（以下简称“旭晟半导体”）增资 787.20 万元，持有其 19.68%股权。此后，公司分别于 2016 年 5 月、2017 年 5 月及 2017 年 10 月向旭晟半导体投资，累计投资总额为 2,136.59 万元，合计持有旭晟半导体 28.19%股权。2019 年 12 月，公司与李少飞签署了《关于深圳市旭晟半导体股份有限公司业绩补偿协议》（以下简称“《业绩补偿协议》”），李少飞需向公司支付 2,433 万元股权转让款。

2024 年 4 月，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于与交易对方签署<协议书>的议案》，上述议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。根据《协议书》约定，李少飞应于 2026 年 12 月 31 日前支付第三期股权转让款 4,634,180.08 元（500 万元减公司实际收到法院划款 365,819.92 元）。

以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、本次事项的进展情况

近日，公司已收到李少飞支付的第三期股权转让款 4,634,180.08 元。截至本公告披露日，公司已足额收到《协议书》第三条全部款项，公司将根据《协议书》的约定配合交易对方完成股权质押和房产抵押登记注销的变更登记。

三、对公司的影响

公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行相应的会计处理，相关具体财务数据以年审会计师确认的金额为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日